

TB 一般工业技术

智能建筑与城市信息	投稿邮箱： 3149485484@qq.com	010-68474770/ 68728797
计算机仿真	网址： www.jsjfz.com 在线投稿： http://compusimu.gnway.cc/ 邮箱： jsjfz@vip.163.com 地址：北京市海淀区阜成路14号 本刊设有综述、军用领域仿真、航空航天仿真、能源领域仿真、交通体系与工具仿真、信息仿真、制造业仿真、教学仿真、社会科学领域仿真、建模与验模、仿真方法与算法、仿真软件、仿真系统、仿真虚拟化、仿真智能化、仿真网络化、仿真服务化、仿真普适化、仿真信息等20个栏目（见栏目表）。适合者就为本刊录用论文，并于12个月内刊出。其中，凡加急处理者、基金项目者、跻身于先进行列者或自主创新者，将优先刊出。	010-57793698 分机号： 8009 稿件查询、8002 财务、8005 加急出刊、8008 出刊修改 〔工作时间： 8:30—11:30，14:00—18:00〕
无机材料学报	www.jim.org.cn wjclxb@mail.sic.ac.cn	021-52411302;52411301
材料科学与工艺	在线投稿： http://hit.alljournals.cn	0451-86417711/ 86403426
材料导报	网址： www.mat-rev.com mat-rev@163.com ; matrev@163.com	023-63505701
高分子材料科学与工程	http://pmse.scu.edu.cn E-mail: GFZCLB@163.net	028-85401653
中国包装工业	www.chinapackage.org.cn cpackage@163.com	010-84270092/84271382 (编辑部)
中国包装	http://www.chinapack.org.cn 投稿信箱： Zazhi0405@sina.com	010-84031635(编辑部)
工程建设与设计	投稿系统网址： http://www.jsysj.com	010-68728505
包装设计	编辑部邮箱： pnd@package-design.net	020-84017174
包装世界	投稿信箱：	0571-85330153

	bzsjob@163.com	
--	----------------	--